# FABRICATION AND LOW-POWER MEASUREMENT OF THE J-PARC 50mA RFQ PROTOTYPE

Yasuhiro Kondo\*, Akira Ueno, Kazuo Hasegawa, Japan Atomic Energy Agency(JAEA) 2-4 Shirakata-Shirane, Tokai, Naka, Ibaraki, 319-1195

Abstract

An RFQ, whose peak current is 50mA, has been developed for the J-PARC linac. We adopt a laser beam welding(LBW) method to fabricate the RFQ cavity. A prototype cavity was successfully fabricated and low-power measurement has been performed. We obtained the nominal frequency and field uniformity within 1%.

## J-PARC 50mA RFQ 試作機の製作と低電力試験

#### はじめに

大強度陽子加速器計画 (J-PARC) のリニアックは、 立ち上げ初期において、エネルギー 181MeV、ピーク ビーム電流 30mA の負水素を加速する予定である [1] が、出来るだけ早い段階で400MeV、50mAを達成す るよう求められている。そのため、日本原子力研究 開発機構では、50mA 用高周波4 重極(RFQ)リニアッ クの開発を行ってきた。J-PARC 50mA RFQ では、将 来の高デューティー運転に対応するため、空洞構造 として、銅の削りだし材を冶金的結合する構造を採 用したが、4分割された部品を結合するのに、今回新 たに、レーザー溶接による結合を試みた。一般的に は、同様な RFQ の製造方法として、ロー付けが用ら れる[2][3]が、レーザー溶接は、入熱が極めて局所的 なため、ロー付けに比較しても高い精度を達成でき また、ロー付けと異なり、構造体 る可能性がある。 全体が焼きなまされることもないので、この点でも 精度が期待できる。本論文では、J-PARC50mA RFO の試作空洞の製作と、低電力試験について述べる。

### 2. J-PARC 50MA RFQ の設計

J-PARC 50mA RFQ は、J-PARC リニアックの最初の加速構造として、 $H^-$  粒子を、50keV から 3MeV へ加速する。RF パルス幅は、 $600\mu sec$ 、繰り返し 50Hz で、空洞の周波数は 324MHz である。

セルパラメータの設計は、KEKRFQ<sup>[4]</sup> を用いて行ない、粒子シミュレーションには、PARMTEQM<sup>[5]</sup> を用いた。表 1 に、50mA の諸元を示す。

J-PARC 50mA RFQ は、ヴェーン長 3874mm であり、長手方向に分割された3つのモジュールからなる。3つのモジュールの長さは、それぞれ、1304.1mm、1266.5mm、1303.4mm である。これらの長さは、分割位置が、ヴェーンの頂点に来るように調整されている。それぞれのモジュールは、4つの部品からなり、レーザー溶接によって結合される。レーザー溶接は、RFコンタクトと真空シールの両方の役割を持つ。空洞の材質は、純粋無酸素銅である。3つのモジュールと、端板は、ボルトによって結合され、RFコンタクトには、ヘリコフレックス、真空シールには、メタルO

表 1: J-PARC 50mA RFQ 諸元

空洞構造	4-vane	
vane 長	3874 mm	
セル数	362	
vane 間電圧	80.7 kV	
最大表面電場	31.5 MV/m	
	(1.77Kilpatrick)	
平均ボア半径	3.6 mm	
vane 先端形状	$0.89r_0(3.204 \text{ mm})$	
透過率 *	94.5 %	
横方向エミッタンス*	$0.160~\pi~\mathrm{mm}\cdot\mathrm{mrad}.$	
(規格化、rms)		
縦方向エミッタンス*	$0.0923 \pi \text{ MeV} \cdot \text{deg}.$	
(規格化、rms)		
*DADA (TEDO) ( 章   佐/士 / :	1 0 1	

\*PARMTEQM 計算値 (1.0 π mm·mrad.、 100%、規格化、waterbag、60mA 入射)

リングが用いられる。J-PARC 50mA RFQ は、24 個の RF ピックアップ、30 個の真空引き口付き固定チューナーと、長手方向に分布する、2 つの RF カップラーを持つ。運転中の、共振周波数の微調整は、ヴェーンに流す冷却水の温度を制御することで行なう。J-PARC 50mA RFQ には、加速モードへの、2 重極モードの混入を防ぐため、20 対の  $\pi$  モード安定化ループ (PISL) $^{[6]}$  を備える。水平方向と、垂直方向の PISL の間隔は、210mm である。

空洞内面の形状は、SUPERFISH<sup>[7]</sup> と MAFIA<sup>[8]</sup> による計算で決定された。 計算結果を 2 にまとめる。 空洞の共振周波数の設計値は、SUPERFISH による計算値で決定、PISL の影響は、MAFIA によって求める。

#### 3. 試作空洞の製作

図 1 に、今回製作した試作空洞を示す。この空洞は、J-PARC 50mA RFQ の、第 1 モジュール(入口側 1/3 部分)にあたり、ヴェーンのモジュレーション、RF コンタクト、真空シールなど、全て実機として使用出来ることを前提に製作した。第 1 モジュールに

<sup>\*</sup> E-mail: yasuhiro.kondo@j-parc.jp

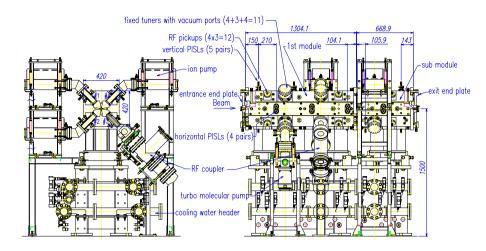


図 1: 50mA RFQ 試作機

表 2: SUPERFISH 及び MAFIA による計算のまとめ

SUPERFISH	共振周波数: $\mathrm{f}_{SF}$	334.444 MHz
	Q 値: $Q_{SF}$	11403
	消費電力: $\mathbf{P}_{SF}$	317 kW
MAFIA	共振周波数: $f_{MFWOP}$	332.867 MHz
(PISL なし)	$\mathrm{Q}$ 値: $\mathrm{Q}_{MFWOP}$	11067
MAFIA	共振周波数: $f_{MFWP}$	332.867 MHz
(PISL あり)	Q 値: $Q_{MFWP}$	11067
$f_{MFWOP}$ - $f_{MF}$		10.455MHz
共振周波数設計值: $\mathrm{f}_{SF}$ - $\mathrm{f}_{MF}$		323.989MHz



図 3: 空洞内面溶接の様子

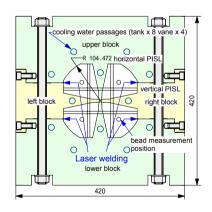


図 2: 50mA RFQ の空洞断面図

は、ヴェーンのエンドカットが無いため、RFQ 空洞として成立させ、低電力ならびに大電力試験を行なえるように、補助空洞が接続されている。

図 2 は、空洞の断面である。 1 つのモジュールを構成する 4 つの部品は、それぞれ無酸素銅のブロックから削り出された。空洞内面の形状及びヴェーン先端は、総形バイトで加工された。ヴェーン先端の加工精度は、 $15\mu$ m 以下である。

レーザー溶接前の段階で、一度空洞を組み上げ、低電力チューナー、低電力端板、RFピックアップを取り付け、設計通り加工出来ているか確認のため、低電力測定(共振周波数および電磁場分布測定)を行った。 この段階では、PISL は取り付けられていない。

溶接前の低電力試験で、問題のないことが確認された後、4つの空洞部品は、機械的には、ボルトでお互いに結合され、空洞内面の 4 箇所で、レーザー溶接された。溶接による、ヴェーンの位置ずれを防ぐため、空洞外面も、レーザー溶接した。溶接に使用したレーザーは、 $CO_2$  レーザーであり、加工点での出力は 5kW である。空洞内面を溶接するときには、空洞内にアルゴンガスを満たしながら行なった。図 3 に、空洞内面溶接時の写真を示す。 溶接前後のヴェーンの相対位置の変化量は、 $13\mu$ m 以下であった。

溶接終了後、PISL、低電力チューナー、低電力 端板、低電力カップラによって、空洞の共振周波数 と、電磁場分布の調整を行った。(詳細は次章。) 図4に、PISL組み立て後の、空洞内面の写真を示す。 この調整で得られたデータを基に、高電力部品の 加工を行い、最終組み立てが行われた。

#### 4. 低電力試験

レーザー溶接前の仮組み段階、レーザー溶接後、及 び高電力部品取り付け後の最終段階の3段階で、低

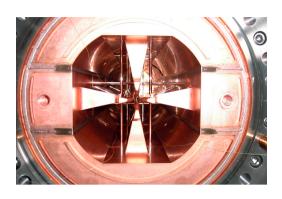


図 4: J-PARC 50mA RFQ の空洞内面図

電力試験を行った。

レーザー溶接前の低電力試験では、共振周波数と、電磁場分布の測定を行い、計算値と比較することで、正しく加工が行われていることを確認した。このときは、PISL は取り付けられていない。 共振周波数の測定は、ネットワークアナライザを用い、電磁場分布は、ビーズ摂動法によって測定した。 ビーズの通過位置は、図2中に示される。

レーザー溶接後の低電力試験では、空洞のチュー ニングを行った。 まず、長手方向及び4つの象限間 の電磁場分布が平坦度1%となるよう、低電力チュー ナーによって調整する。同時に、共振周波数が、真 空中、27 換算で、324MHz となるように調整した。 また、RF カップラの結合度が、1.5 となるように、 ループの突き出し、大きさ、角度を調整した。 調整での低電力チューナーの、最大調整量は、7.7mm (チューナーによる周波数変化:基準位置 付近で 6.7kHz/mm、ヴェーン間隔 10 µm(垂直、水平両 方向とも変化した場合) あたりの周波数変化:240kHz) ここで得られたデータを基に、高電力部品(真空 引き口付固定チューナー、RFカップラ、端板)の寸 法を決定し、加工した。 これらの高電力部品を取 り付けた後、最終確認の低電力測定を行った。図5に 電磁場測定中の様子を示す。



図 5: 50mA RFQ 試作機の電磁場分布測定

最終的な共振周波数は、空洞内真空、空洞温度 16 のとき、324.071MHz であった。これは、空洞温度を27 に換算すると、324.010MHz である。 無負荷

Q 値の測定値は、9885 であり、これは、SUPERFISH による計算値の 87% にあたる。 加速モードと、一 番近い 2 重極モードの分離は、22.66MHz であった。

また、6 に、最終的な電磁場分布を示す。電磁場の平坦度は、1%以下である。縦軸は、ビーズの挿入による周波数の摂動を表し、電磁場強度の2乗に比例する。

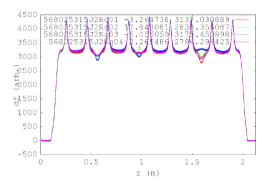


図 6: 50mA RFQ 試作機の電磁場分布

## 5. 結論

J-PARC 50mA RFQ の試作空洞を製作し、レーザー 溶接によって、RFQ 空洞として必要な精度で製作可 能であることを実証した。 今後は、高電力試験を 行い、空洞としての健全性を確認する予定である。

#### 6. 謝辞

本 RFQ の製作にあたっては、株式会社東芝の、山下顕氏、後藤謙二氏にご担当いただき、全面的な技術的サポートをいただきました。感謝致します。

#### 参考文献

- Y. Yamazaki, "Accelerator technical design report for J-PARC", KEK-Report 2002-13; JAERI-Tech 2003-44, 2003.
- [2] D. Schrage et al., "CW RFQ fabrication and engineering", Proc. of 1998 Linac Conf., 679–683, 1998.
- [3] A. Ratti et al., "The design of a high current high duty factor RFQ for the SNS", Proc. of EPAC 2000, 495–497, 2000.
- [4] A. Ueno and Y. Yamazaki, "New beam-dynamics design porcedure for rfqs", Proc. of 1990 Linac Conf., 329–331, 1990
- [5] K. R. Crandall et al., "RFQ design codes", LA-UR-96-1836, 1996.
- [6] A. Ueno et al., "Beam test of the pre-injector and the 3-MeV H<sup>-</sup> RFQ with a new field stabilizer PISL", *Proc. of* 1996 Linac Conf., 293–297, 1996.
- [7] J. H. Billen and L. M. Young, "POISSON SUPERFISH", LA-UR-96-1834, 1996.
- [8] T. Weiland, "On the unique numerical solution of maxwellian eigenvalue problems in three dimensions", *Part. Accel*, 17:227–242, 1985.